

# 達興材料股份有限公司 函

受文者：國立臺灣大學材料科學與工程學研究所

地 址：台中市中部科學工業園區科園一路15號

承辦人：許家禎

電 話：04-24608889 分機:7469

發文日期：中華民國112年6月5日

發文字號：達興字第 112025 號

速別：一般

密等及解密條件：普通

附件：

- 一、2023年達興材料研究生獎學金施行辦法
- 二、研究論文、學術研究成果或有助於審核之著作列表(附件1)
- 三、獎學金申請人承諾書(附件2)
- 四、達興材料研究生獎學金海報

主旨：檢送「2023年達興材料研究生獎學金」相關辦法及表單，敬請協助辦理

說明：

- 一、獎學金設立宗旨：為促進台灣高等科技教育的永續發展，培養未來化學材料產業關鍵人才，並善盡企業回饋之責任，故設立達興材料研究生獎學金，獎勵基礎科學優秀之博士、碩士在學專職研究生，能秉持創新熱忱持續深耕科學研究。
- 二、申請時間：即日起至 2023 年 8 月 31 日。
- 三、獎學金名額與金額：獎學金名額共 6 名。受獎期間為 112 學年度，博士生獎學金每位新台幣 24 萬元，碩士生獎學金每位新台幣 12 萬元，一次性發放。
- 四、詳細施行辦法請參閱附件「2023 年達興材料研究生獎學金施行辦法」。

正本：國立臺灣大學材料科學與工程學研究所

達興材料股份有限公司

負責人：林 正 一

